**合肥经济技术开发区企事业单位环境信息公开表**

**（2021年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | 合肥通富微电子有限公司 | | | | | **统一社会信用代码** | | | | 9134010032803903XA | |
| **法定代表人** | 石磊 | | | | | **联系方式** | | | | 18962807298 | |
| **生产经营和管理服务的主要内容、产品及**  **规模** | 项目总规划用地面积132438平方米，总建筑面积为181676.74平方米，主要建设内容为生产厂房、生产配套设施、仓库、办公、生活配套用房等。项目分多期建设，现阶段项目可实现年封装集成电路80亿块的生产能力。主要产品名称为传统芯片封装模块。 | | | | | | | | | | |
| **企业地址** | 安徽省合肥市经济技术开发区卫星路578号 | | | | | | | | | | |
| **企业网站**  **（**提供网址**）** | http://www.tfme.com/ | | | | | | | | | | |
| **主要污染物及特征污染物的名称** | COD | NH3-N | TP | TN | CU | | 硫酸雾 | 非甲烷总烃 | 硫化氢 | | 氨气 |
| **排放方式** | 间接排放 | | | | | | 有组织排放 | | | | |
| **排放口数量和分布情况** | 废水总排放口一个、食堂大门对面 | | | | | | 废气排放口三个、车间及废水站顶楼 | | | | |
| **排放浓度** | 84.4  mg/L | 12.1  mg/L | 1.27  mg/L | 14.7  mg/L | 0 | | 0 | 3.11  mg/m3 | 0.014  mg/m3 | | 3.25  mg/m3 |
| **排放总量（t）** | 51.013 | 7.289 | 0.791 | 9.053 | 0 | | 0 | 0.915 | 0.00013 | | 0.03 |
| **超标情况** | 无 | | | | | | 无 | | | | |
| **执行的污染物排放标准** | CODcr≤380mg/L 、 NH3-N≤35mg/L 、TP≤6mg/L、TN≤50mg/L、铜未检出 | | | | | | 硫酸雾≤30 mg/m3、非甲烷总烃≤20mg/m3、硫化氢≤6000无量纲、氨气≤6000无量纲 | | | | |
| **核定的排放**  **总量** | 80.31 | 7.81 | 97.73 | 814.4 | 0 | | 0.358 | 10.250 | 0.03 | | 0.252 |
| **防治污染设施的建设情况** | 废水治理设施：重金属废水处理设施、厂区综合污水处理设施、酸碱废水处理设施、研磨冷却废水处理设施  废气治理设施：酸性废气处理系统、有机废气治理系统、恶臭废气处理系统 | | | | | | | | | | |
| **防治污染设施的运行情况** | 正常 | | | | | | | | | | |
| **建设项目环境影响评价** | 项目名称：合肥富通微电子有限公司集成电路先进封装测试产业基地（一期）项目环境影响报告书、存储器芯片封装测试生产线建设项目  批复文号：环建审【2016】54号、环建审【2021】11114号 | | | | | | | | | | |
| **其他环境保护行政许可情况** | 已取得排污许可证（证书编号：9134010032803903XA001U） | | | | | | | | | | |
| **突发环境事件应急预案（**有提供备案编号即可**）** | 340106-2020-027M | | | | | | | | | | |
| **其他应当公开的环境信息** | 环境管理台账、执行报告及自行监测情况等 | | | | | | | | | | |